



特点

- 非绝缘，底板为公共电极
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 低正向压降

典型应用

- 电焊机电源
- 各种DC电源
- 变频器

I _{F(AV)}	250A
V _{RRM}	500-2500V
I _{FSM}	9.8 A × 10 ³
I ² t	490 10 ³ a ² s

符号	参数	测试条件	结温 T _J (°C)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I _{F(AV)}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 单面散热, T _C =100°C	150			250	A
I _{T(RMS)}	方均根电流		150			393	A
V _{RRM}	反向重复峰值电压	V _{RRM} tp=10ms V _{RSM} =V _{DRM} &V _{RRM} +200V	150	500		2500	V
I _{RRM}	反向重复峰值电流	at V _{DRM} at V _{RRM}	150			20	mA
I _{FSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波 V _R =0.6V _{RRM}	150			9.80	KA
I ² t	浪涌电流平方时间积					490.0	A ² S*10 ³
V _{FO}	门槛电压		150			0.80	V
r _T	斜率电阻					0.87	mΩ
V _{FM}	正向峰值电压	I _{TM} =785A	25			1.20	V
R _{th(j-c)}	热阻抗（结至壳）	单面散热				0.150	°C/W
R _{th(c-h)}	热阻抗（壳至散）	单面散热				0.04	°C/W
F _M	安装扭矩 (M5)				12		N·m
	安装扭矩 (M6)				6		N·m
T _{stq}	储存温度			-40		125	°C
W _t	质量						g
Outline	外形						

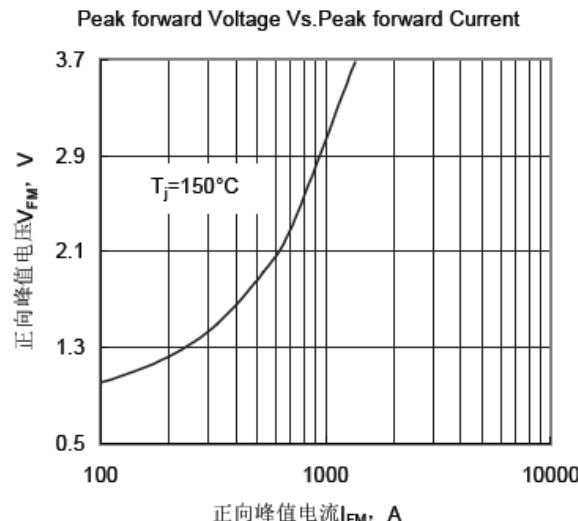


Fig.1 通态伏安特性曲线

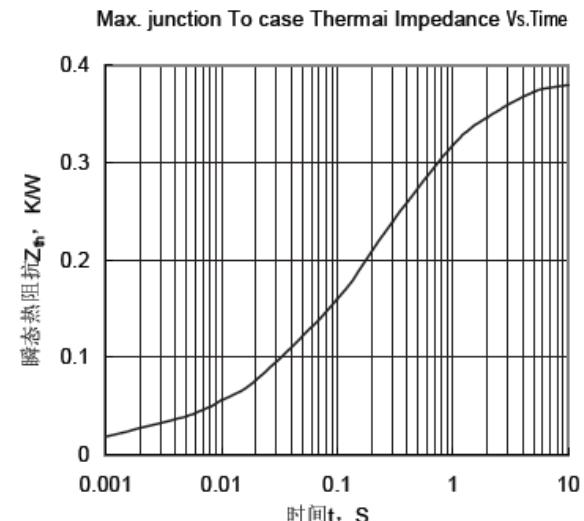


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

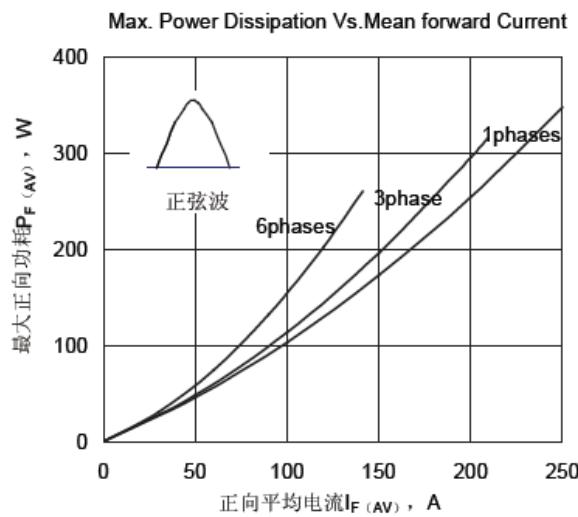


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

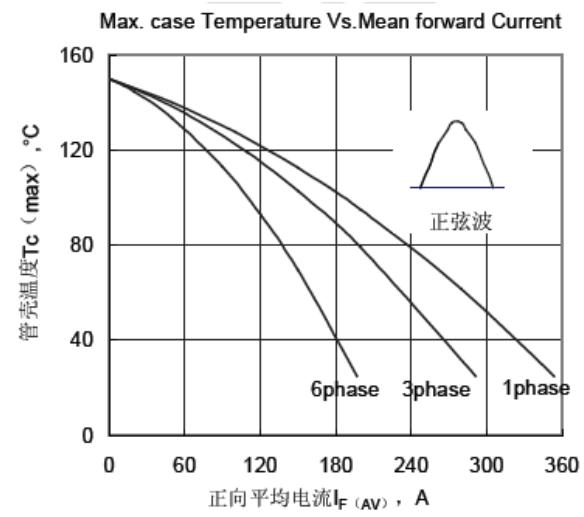


Fig.4 管壳温度与正向平均电流关系曲线

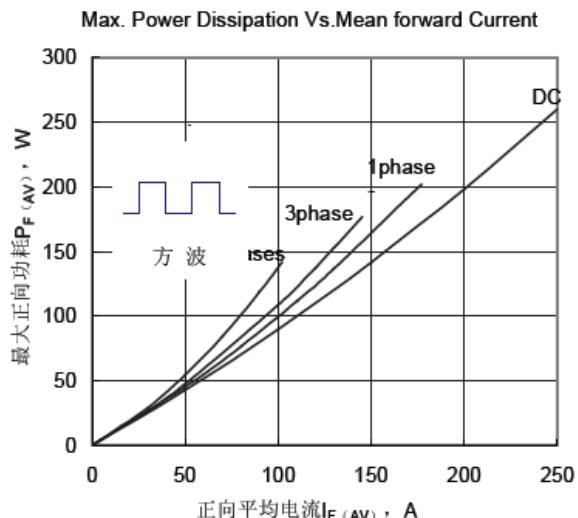


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

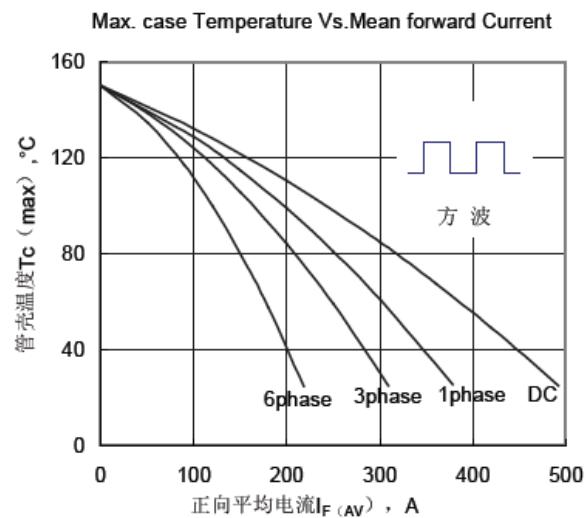


Fig.6 管壳温度与正向平均电流关系曲线



昆一晶整流器
KUNERJING

MDG、MDY250A 非绝缘型整流管模块

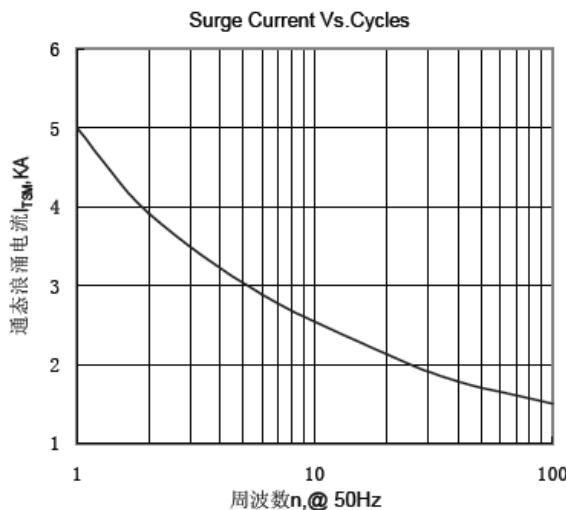


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

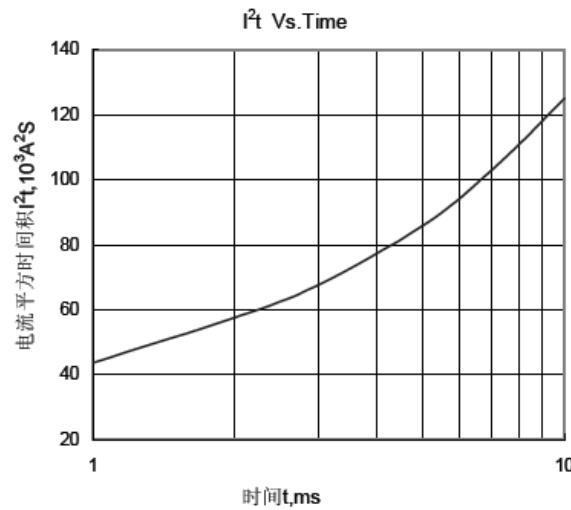


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形图：

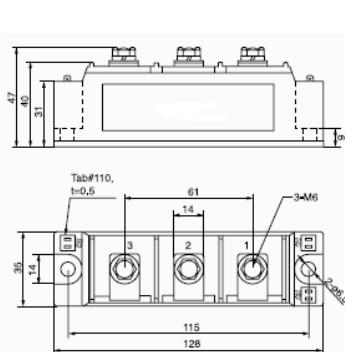


图 1

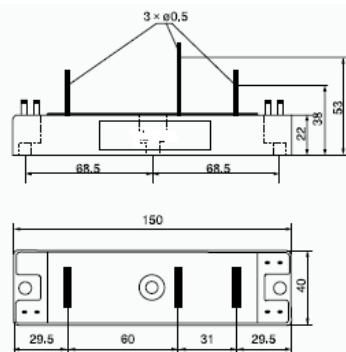


图 2

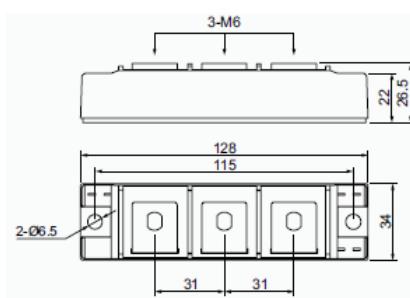


图 3

线路图:

